

台灣區電機電子工業同業公會徵展函

115年9月29日 電電貿字第11509-1132號

「2027年日本顯示器製造展及高機能材料展 (Highly-Functional Material Week 2027)」

※本會將向有關單位申請補助，俟核准後補助台灣廠商※

展覽及商機介紹

本展由日本勵展公司(Reed Exhibitions Japan)主辦，本展預計350家以上廠商參展，吸引來自全球65個國家超過25,000專業人士前來觀展，其中65%的參觀人士具有採買決策權；為日本當地最具代表性的國際電子相關日本顯示器製造及高機能材料綜合專業展。本展匯集了各種高科技行業必不可少的高功能材料技術。先進的材料，加工技術，生產設備，測試設備等將展出。舉凡高功能薄膜，電子產業用塑料、金屬、高機能陶瓷、電子產業用組裝塗料以及膠粘劑和粘接劑等產品，對於有意拓展日本市場或是有意進軍全球電子製造業之廠商，「2027年日本顯示器製造展及高機能材料展 (Highly-Functional Material Week 2027)」將是您最好的選擇。

主要展品

顯示器製造類	液晶顯示器模組、Micro LED顯示器模組、有機EL顯示器模組、觸控式面板系統、數位看板、影像感光元件、壓電感測器、陀螺儀感知器、光感測器、印刷電路板材料、液晶/有機EL材料、顯像液、蒸鍍/濺鍍金屬遮罩等產品。
雷射、光學類	半導體雷射發振設備、雷射切斷/溶接設備、雷射鑽孔設備、工業用雷射雕刻機、個人用小型雷射雕刻機、反射鏡片、非球面鏡片、雷射鏡片、可印金屬材3D列印機、可視光雷射、光電二極體(Photodiode)、集塵設備等產品。
高機能薄膜類	光學薄膜、導電性薄膜、軟性印刷電路板、鍍膜劑、真空蒸鍍/濺鍍材料、電子產業用膠帶、壓出成型設備、壓延設備等產品、薄膜厚薄計、硬度計、品管檢測設備、熱收縮檢測裝置、氣泡檢查設備、防靜電靴/手環等產品。
高機能塑膠材料	鍍膜劑、難燃劑、硬化劑、光安定劑、帶電防止劑、碳纖維、CFRP、GFRP、KFRP、FRP成型設備、3D檢測設備、冷卻設備、乾燥設備等產品。
高機能金屬、合金類	高強度金屬、耐熱金屬、耐腐蝕性金屬、鋼材、鋁材、鈦材、鎂材、X光分析裝置、粒子分佈測定設備、超音波檢傷設備、金屬疲勞測試設備、伸線設備、捲線設備、壓鑄設備等產品。
高機能黏合材料類	接著劑、接著膠帶、黏著劑、黏著膠帶、雷射結合設備、超音波接合設備、擴散結合設備、固化接著設備、摩擦攪拌接合設備、電漿溶接設備、塗布設備、電漿表面處理、UV硬化、接著力測試機、接合強度檢查裝置等產品。
高機能塗料、噴塗設備、鍍膜類	機能性塗料、鍍膜劑、靜電塗裝設備、浸入式塗裝設備、電著塗裝設備、粉體塗裝設備、黏度測定設備、濃度測定設備、厚薄測定設備、攪拌機、分散機、充填機、粉碎機等產品。
電子相關陶瓷零組件	積層陶瓷電容(MLCC)、陶瓷基板(Ceramic Substrates)、陶瓷晶圓(Ceramic Wafer)、陶瓷晶圓加熱器(Ceramic Wafer Heater)、陶瓷IC封裝設備及服務、壓電陶瓷(Piezoelectric Ceramics)、電真空陶瓷(Clcootrncuum Rerarrzis)、陶瓷電阻(Ceramic Resistor)、GPS陶瓷天線、陶瓷濾波器(Ceramic Filters)、低溫共燒陶瓷(LTCC)類被動元件、高壓電瓷絕緣子(High-Voltage Electric Porcelain)
電子相關陶瓷材料	介電陶瓷粉末、含奈米氧化鋯(3Y-TZP)之商用陶土、陶瓷溶射技術/材料/代工服務、陶瓷蒸鍍技術/材料/代工服務、被覆類鑽碳薄膜(DLC)材料/技術/代工服務、陶瓷溶射製程機器人、陶瓷噴塗設備、陶瓷蒸鍍設備
永續材料類	永續材料產製服務類：生物塑膠、生物纖維、生物奈米纖維、不織布等產品 回收材料材料及服務：資材回收服務及設備、化學品回收及設備、碳纖維回收及設備等產品 其他類產品：生物可分解材料、輕量化材料、長壽命化材料、環保薄膜、生化類產品、永續材料專用成形暨加工技術

▶參展需知

◆展覽日期：2027年10月27日至10月29日(共3天)

◆大會官網：<https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html>

◆展覽地點：日本千葉海濱幕張展覽館 (Makuhari Messe)

◆每標準攤位費用(面積3m×2.7m=8.1m²，並含下列服務)：會員：JPY 1,129,000 (開立收據)

非會員及贊助會員：JPY 1,185,450 (開立發票含5%營業稅)

▶服務內容：

一、標準攤位

- 台灣館整體形象裝潢：台灣一等一造型logo。每標準攤位含：隔間板、地毯、公司招牌、圓桌x1、詢問桌、可鎖展示櫃x1、折椅x4、投射燈x4、500W電源、垃圾桶。
- 本會為保障會員廠商參加海外展覽之權益，將為每位參展廠商加保新台幣200萬元整之旅行綜合保險以及新台幣20萬元之旅行平安暨海外醫療保險(不含個別自行前往或提前延後進出者)。
- 本會提供展前、展中、展後相關參展服務，包括辦理參展廠商申請與核撥政府補助款之作業，蒐集買主採購資訊提供參展廠商參考並協助與大會及承包商之聯繫協調服務。
- 參展之會員廠商，即免費贈送一期公會電子報廣告於本會電子報「特別活動推薦專區」。

★報名截止日期：自即日起至116年6月18日(額滿提前截止) 組團會議：116年7月上旬(另行奉知)

★補助標準：將於展後補助廠商，非會員依會員補助款之50%為準；有關入會事宜請洽承辦人。

★承辦人：國際業務室 周柏恆先生，TEL:02-8792-6666#245，FAX:02-8792-6141，Email:mac@teema.org.tw

「2027年日本顯示器製造展及高機能材料展 (Highly-Functional Material Week 2027)」

公司名稱	中文：			
	英文：			
地 址	中文通訊：□□□□□			
	英文通訊：□□□□□			
會員性質	☐ 會員請填會員編號 (如不知編號，由本會代填)			
	☐ 贊助會員及非會員請填統一編號(開發票用)：			
電 話	()	分機	手機	
E - m a i l		傳真		網址
展務聯絡人	(中文)	(英文)	職 稱	(中文) (英文)
每標準攤位台灣館整體 裝潢攤位費	每攤位面3m × 2.7m= 8.1 m ²			
	會 員：JPY 1,129,000元×___個= JPY_____元(款項務必全額到付) 非會員及贊助會員：JPY 1,185,450元×___個= JPY_____元(款項務必全額到付)			
轉角費	☐ 轉角：每個8.1平方公尺攤位JPY110,000 (含日本10%消費稅，組團會確認攤位後才收取)			
	☐ 非轉角			
※本會會員依財政部85.9.25台財稅第851917276號函適用營業稅法第八條第一項第十一款免徵營業稅，開立收據。				
展品名稱	中文：			
	英文：			

報名方式：

1. 請將本報名表填妥蓋公司大小章後連同攤位費電匯水單影本以傳真方式傳至本會收，始完成受理報名手續，請以電匯方式付款(務必全額到付)，電匯每筆需加國外銀行託收費用，由報名廠商負擔。
2. 本會外幣帳戶：

兆豐國際商業銀行 東內湖分行 Mega INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK, EAST NEI HU BRANCH

地址：台北市港墘路202號：No. 202, Kang Chien Road, Taipei, Taiwan. 電話：(02)2627-5699

帳號：06753002828

兆豐國際商業銀行國際代碼：(Swift Code: ICBCTWTP067)

戶名：台灣區電機電子工業同業公會Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association

3. 本會正式會員將出具收據(贊助會員及相關公協會會員出具發票)。
4. 報名截止日期：自即日起至額滿截止，組團會議於116年7月上旬(另行奉知通知)
5. 參展廠商展出之產品，需與受補助之公協會產業屬性及其參加之展覽屬性相關，且為台灣產製產品，攤位內之海報與文宣上之資訊等需以台灣製造產品與台灣工廠為主，否則恕無法補助。
參展廠商參展使用名稱(含攤位上之公司招牌)須與經濟部商業發展署及經濟部國際貿易署登記之中英文公司名稱相同，且不可出現任何其他代理商、供應商、合作商以及企業集團或集團其他子公司名稱等，始得申請補助，否則恕無法補助。(經濟部商業發展署查詢網頁：<http://gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/cmpylInfoListAction.do>。經濟部國際貿易署查詢網頁：<https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/indexfbOL.asp>)。
6. 本會展覽補助不可與經濟部個別廠商參展補助重複申請，請參展廠商特別留意，如有重複請擇一申請，並告知本會承辦人員。
7. 貴公司上述資料將提供本展相關業務承辦人員作業，及寄發本會其他海外展電子文宣資訊使用。如貴公司有異議或不願意收到相關活動資料訊息，請以書面通知本會承辦人。
8. 退展：依據大會規定，報名完成者，恕無法退展及退費。未派員至現場者，恕不退還所繳費用亦不補助！恕不退費，攤位由本會全權處理。
9. 如主辦單位變更展覽時間、地點與展覽規模，本會不負擔賠償。
10. 有關入會事宜請洽承辦人：國際業務室周柏恆先生，TEL:02-8792-6666 #245 Email:mac@teema.org.tw

公司印章：

負責人印章：

填表日期：___年___月___日